マルチスケールボイドを有する材料における ボイドの相互干渉についての研究

中山 恭秀*・濱田 展光**

Interference between Voids in Sheet Metal Including Multi-Size Voids

Yasuhide Nakayama*, Nobuhiko Hamada**

Abstract

The voids in a material have often important role for the ductile failure. Therefore, it is necessary to control the voids growth by the processing as a mean of improving material properties. As the various size of voids are actually distributed in a damaged material, the interaction among clustering of multi-size voids is also serious concern. In the present paper, aluminum sheets which contain multi-size holes have been treated as simple models of damaged materials. The behavior of elasto-plastic defromation and the interference between holes in these models under the uniaxial tensile load were evaluated by FEM analysis. As results of this work, it is shown that the array and the size of holes dominate the appearance of stress and have an influence on the interference between holes.

1. 緒 言

延性金属材料中において、ボイドの形状変形や成 長といった過程は、材料の機械的性質に影響を与え る非常に重要な問題である。こうした問題に関して は、これまでにもJonas Faleskog and C.Fong Shih ^[1,2]らが様々な研究を行っている。

ボイドの変形の進展・成長過程においては、ボイ ド近傍の応力・ひずみ状態が影響していると考えら れ、こうしたボイド近傍の応力・ひずみ解析が重要 となる。また、実際の材料に即して解析する場合に は、その内部に同一サイズのボイドばかり分布して いることは考えにくく、様々なサイズのボイドが分 布していることを考慮することになる。したがって、 サイズの異なるボイドが近接して分布している状態 をモデル化した上での、ボイドの形状変化・ボイド 近傍の応力・ひずみ状態の解析が求められる。

そこで本研究では、延性材料中にサイズの異なる 複数のボイドが近接して分布するモデルを設定し、 ボイド近傍の応力・ひずみ状態、ボイドの分布形態 とボイド相互の干渉の関係についてコンピュータに よる弾塑性変形シミュレーションを行い、ボイド近 傍の応力・ひずみの状態がボイドの分布状態・孔径 比の変化によって空孔間の干渉の影響の変化につい て解析・検討した。

2. 有限要素法解析

2.1 構成式

本研究では、汎用有限要素法プログラムにより弾 塑性変形解析を行う。この解析では、応力速度の定 式化にCauchy応力のJaumann速度を用いるが、 Cauchy応力のJaumann速度 δ_{ij} は次式^[3, 4, 5]で表さ れる。

$$\vec{\sigma}_{ij} = D_{ijkl} \dot{\varepsilon}_{kl}$$
 (1)

ここで D_{ijkl} は,相当応力 σ ,偏差応力 s_{ij} ,横弾性係数G,ポアソンv,瞬間硬化係数Hを用いて次式のように表される。

$$D_{ijkl} = G \left\{ \delta_{ik} \delta_{jl} + \delta_{il} \delta_{jk} + \frac{2\nu}{1 - 2\nu} \delta_{ij} \delta_{kl} \right\}$$
$$-\alpha \frac{3Gs_{ij}s_{kl}}{\bar{\sigma}^2 (H'/3G + 1)} \tag{2}$$

ここで、 α は応力点が弾性域であるとき α = 0, 応力点が降伏曲面上にあり応力速度が外向きのとき α =1の値をとる。

2.2 解析モデル

本研究では、材料中に径の異なるボイドが近接し て分布する単純モデルのシミュレーションをMSCソ フトウェア社のMSC.Marc Mentatを使用し解析を 行った。また、モデル形状を決定する各パラメータ をTable.1に示す。Table.1の各パラメータの示す場所 をFig.1に示した。解析モデル形状は、20×20(mm) の正方形薄板に直径の異なる2種類の円孔を2つず つ配置したものとした。モデルの材料は、工業用純 アルミニウムとし加工硬化指数(n値)を0.34、ヤ ング率:70(GPa)、ポアソン比:0.33とした。要素 分割モデルをFig.2に示す。有限要素は3角形6節点 要素で作成した。また、分割後の要素数は、10000 ~16000である。これらのモデルに対して単軸引張 り荷重を加えた場合の円孔近傍の応力・ひずみの変 化、円孔形状の変化について検討する。

 Table 1
 Setting of parameter

大円孔直径	d_a	2 (mm)
孔径比	d_b/d_a	0.125, 0.25, 0.5
大円孔中心間距離	а	6 (mm)
小円孔中心間距離	b	4 (mm)
大円孔配列角	θ_{a}	0° , 30° , 60°
小円孔配列角	θ_{b}	0° , 30° , 60°



Fig.1 Array angle of holes



Fig.2 Mesh date for FEM analysis

3. 有限要素法解析結果

3.1 大円孔配列角 $\theta_a = 0^\circ$ モデル

小円孔配列角を変化させた場合の, 孔径比d_b/d_a=0.5 としたモデルについて, 単軸引張り負荷における解 析結果を示す。Fig.3,4,5はモデルの巨視的なひずみ が0.0319の段階における相当応力分布を示す。また Fig.6,7,8は円孔近傍A点・B点における応力-ひず み線図示す。



Fig.3 Distribution of equivalent stress $(\theta_b = 0^\circ)$



Fig.4 Distribution of equivalent stress $(\theta_{h} = 30^{\circ})$



Fig.5 Distribution of equivalent stress $(\theta_b = 60^\circ)$

他の孔径比 d_b/d_a や円孔配列角 θ_a , θ_b の異なる全モ デルの中で、小円孔配列角 $\theta_b = 0^\circ$ としたモデルに おいて、円孔近傍の応力が最も高くなった。これは、 円孔近傍A点 – B点間の応力差も大きく、応力分布 からも円孔間の干渉が強くなっているためと考えら れる。また、モデル全体のひずみが0.015を越えると、 大円孔近傍A点の応力が小円孔近傍B点を追ってい る。小円孔側でアルミの引張り強さ150 (*MPa*) に近 い応力が生じ円孔の変形が著しくなったとためと判 断できる。

小円孔配列角 θ_b=60°に近づくにつれ円孔近傍 A 点-B点間の応力差も小さくなり大小円孔間の干渉 が弱くなることが確認できた。円孔の相互干渉の強 弱は、Fig.9に示すせん断帯の影響を大きく受けるも のと考えられる。具体的には, Fig.9 (a) の淡色で示し たせん断帯発生が重ならない領域に小円孔が存在す るか, Fig.9 (b) の濃色で示したせん断帯が重なる領域 に小円孔が存在するかによって応力状態が大きく異 なると考えられる。よって、小円孔配列角 $\theta_{h}=60^{\circ}$ に 近づくにつれ, Fig.9(b)の濃色で示した領域から小 円孔が遠ざかるため,小円孔近傍の応力が低下して いると考えられる。また、小円孔配列角 $\theta_b = 60^\circ$ のモ デルでは,大小円孔の形状は荷重方向と長軸が一致 した楕円形となった。これに対して、 θ_{h} =30°,60° とした場合、小円孔はひずんだ楕円形となっている。 このことから,小円孔側にはせん断応力の影響が強 いと考えられる。

3. 2 大円孔配列角 $\theta_a = 30^\circ$ モデル

*Fig.*10, 11, 12は,小円孔配列角を変化させた場合の,孔径比*d*_b/*d*_a=0.25としたモデルについて,モデルの巨視的なひずみが0.0319の段階における相当応力分布を示す。また,*Fig.*13, 14, 15は前節と同様円孔近傍における応力-ひずみ線図を示す。

これらのモデルの場合,小円孔配列角 θ_b =30°において応力が最大となった。これは,ひずみが集中して発生するせん断帯方向に円孔が分布していたためと考えられる。応力分布は円孔間の塑性域がせん断帯に沿って発達している。また,小円孔配列角 θ_b の変化に伴う円孔近傍A点-B点間の応力差も大きな変化が確認できないため,せん断帯の影響が大きいと考えられる。円孔形状の変形は,小円孔配列角 θ_b =30°としたモデルでは,小円孔が大円孔近傍の応力が集中している部分に向けて引張られるひずんだ楕円形となっている。大円孔も小円孔近傍の応力の集中している部分に引張られる変形が認められ,荷重方向に対する円孔の分布形態が,モデル内部の変形状態に大きく影響することが分かった。



Fig.9 Development of shear band and intergerence between boids



Fig.10 Distribution of equivalent stress $(\theta_b = 0^\circ)$



Fig.11 Distribution of equivalent stress $(\theta_b = 30^\circ)$



Fig.12 Distribution of equivalent stress $(\theta_b = 60^\circ)$



3. 3 大円孔配列角 $\theta_a = 60^\circ$ モデル

*Fig.*16, 17, 18は小円孔配列角を変化させた場合の, 孔径比*d_b/d_a*=0.125のモデルにおける相当応力分布を 示す。これまで同様,モデルの巨視的なひずみは 0.0319である。*Fig.*19, 20, 21は円孔近傍A点・B点に おける応力-ひずみ線図を示す。

これまでのモデルと比べ、小円孔配列角 $\theta_b = 0^\circ$, 30°としたモデルでは応力 – ひずみ線図において、 円孔近傍A点・B点の応力の大きさが入れ替わって いることが確認できる。これは、大円孔側に応力が 集中しているため、大小円孔間の領域ではあまり負



Fig.16 Distribution of equivalent stress $(\theta_{h}=0^{\circ})$



Fig.17 Distribution of equivalent stress $(\theta_{h} = 30^{\circ})$



Fig.18 Distribution of equivalent stress $(\theta_b = 60^\circ)$



荷を受け持たず,大円孔単体で負荷を主に受け持っ ていることが判断できる。また,3つのモデルは *Fig.8*(a)に示した状態と同じと考えられ,大円孔か らの干渉が小さい。しかし,小円孔配列角 θ_b =60° では,小円孔近傍B点の応力が大円孔近傍A点の応 力より大きくなっている。これは,円孔が一直線に 並び,応力分布から大小円孔間の干渉が大きいため と考えられる。円孔の変形から見ても小円孔配列角 θ_b =60°に関しては,小円孔配列角 θ_b =0°,30°と したモデルに比べ大きく斜めに変形している。小円 孔近傍では,せん断応力が大きく作用している。ま た,応力分布からも塑性域は荷重方向に対して傾い て発達している。小円孔近傍から発達するせん断帯 が重なるFig.8 (b)と同じ状態になり小円孔間の干渉 が強く現れるものと考えられる。また,大円孔近傍 A点における応力が小円孔近傍B点の応力より小さ くなっているが,これは,小円孔間の干渉が強く現 れ,変形が小円孔間の領域に集中し。円孔近傍A 点-B点間の領域での円孔相互の干渉が弱いと考え られる。

5. 円孔近傍応力の円孔配列角による比較

Fig.22,23,24は,縦軸に円孔近傍A点・B点にお ける相当応力,横軸に大円孔配列角 θ_a をとったもの である。全てのモデルで応力の大きさは違うが,円 孔配列角 θ_a , θ_b による変化はほぼ同じ挙動を示して いる。しかし,孔径比 d_b/d_a =0.25以下とした場合, 孔径比 d_b/d_a =0.5としたモデルほど大きな応力変化は 確認できなかった。また,大円孔配列角 θ_a =60°で はいずれのモデルにおいても,円孔近傍A点・B点 もしくは孔径比 d_b/d_a の違いによる応力の差が小さく 円孔間の干渉がかなり弱くなることが分かる。

大円孔と小円孔のどちらが変形に対して支配的か 検討してみると、小円孔配列角 θ_b を一定として大円 孔配列角 θ_a を変化させた場合、大円孔配列角 θ_a を 一定として小円孔配列角 θ_b を変化させた場合に比 べ、円孔近傍B点での応力の変化が大きく大円孔側 の干渉が円孔間の領域における変形に対し支配的に なっていると考えられる。

孔径比 d_b/d_a =0.25以下の場合において,円孔配列角 θ_a , θ_b =30°としたモデルでは,円孔配列角 θ_a , θ_b =0° としたモデルに比べ小円孔近傍B点での応力が低く なっているのにも関わらず,大円孔近傍A点での応 力は,円孔配列角 θ_a , θ_b =0°とした場合より,30°と した場合の応力が高くなっている。これは,円孔配 列角 θ_a , θ_b =0°の分布状態だと,大円孔から小円孔 への干渉が強く,円孔配列角 θ_a , θ_b =30°とした分布 状態では,円孔がせん断帯の発達する方向に配列し ており,円孔配列方向にひずみがより集中して発達 する影響を受け,大小円孔の相互間の干渉が強くな るものと考えられる。

孔径比 d_b/d_a =0.5としたモデルは、円孔配列角 θ_a, θ_b による変化が顕著に現れている。また、円孔配列角 θ_a, θ_b =0°としたモデルでは、円孔配列角 θ_a, θ_b = 30°とした場合に比べ応力が高くなっていることか ら、せん断帯発達の影響よりも円孔間の相互干渉に よる影響が大きく出ていると考えられる。

全てのモデルにおいて孔径比が同じ場合,円孔配 列角 θ_a , θ_b =0°としたモデルで,円孔近傍の応力が 最も大きくなっている。円孔配列角 θ_a , θ_b の変化に よる違いも特に小円孔側で大きく現れている。また、 大円孔からの影響が支配的になるが、大円孔配列角 $\theta_a = 60^\circ$ になると負荷方向と円孔配列方向が近いた め、円孔間の干渉が弱くなっている。



Fig.22 Relationship between void array and equivalents stress ($\theta_{h} = 0^{\circ}$)



Fig.23 Relationship between void array and equivalents stress $(\theta_{h} = 30^{\circ})$



Fig.24 Relationship between void array and equivalents stress $(\theta_b = 60^\circ)$

5. 結 言

本研究では、延性材料中にサイズの異なる複数の ボイドが近接して分布する延性材料モデルを設定 し、円孔配列角 θ_a , θ_b および孔径比 d_b/d_a を変化させ 単軸引張負荷をかけた場合の円孔近傍の応力・ひず み状態をシミュレーションソフトウェアにより解析 し以下の結果を得た。

孔径比 d_b/d_a の違いや円孔配列角 θ_a , θ_b の変化により円孔近傍の応力状態や円孔形状の変形挙動は大きく変化することが分かり、円孔の分布状態が材料の変形挙動に大きな影響を与えていることが確認できた。また、大円孔配列角 θ_a =30°としたモデルの場合、せん断帯発達方向に円孔が分布しているため、円孔間の領域における変形に対する影響が大きく、大小円孔間の干渉が強く現れることが分かった。円孔配列角 θ_a , θ_b =0°とした場合、大円孔からの干渉が強く現れ円孔近傍の応力が高くなりモデルの強度として低下することが確認できた。特に、孔径比 d_b/d_a =0.5としたモデルでは、円孔配列角の変化の影響が顕著に現れた。

上記のことから,モデル全体に与えた巨視的なひ ずみが同じであっても,円孔の分布状態・孔径比に よって円孔近傍の応力は大きく異なり,円孔相互間 の干渉の度合いも大きく変化することが分かった。 また,大円孔は孔径比に小円孔は円孔配列角に大き く影響されることが分かった。したがって,内部の 欠陥・介在物・ボイドの分布状態・孔径比を分析す ることで,材料の強度や材料内部の変形状態を予測 することができると考えられる。本研究で得られた シミュレーション結果は,材料加工における,最適 負荷状態を求める有効な手段になり得る。

参考文献

- [1] Jonas Faleskog and C.Fong Shih : J. Mech. Phys. Solids Vol.45 No.1 (1997), pp.21-50.
- [2] Weiqing Wang and Z.Suo : J. Mech. Phys. Solids Vol.45 No.5 (1997), pp.709-729.
- [3] 冨田佳宏:数值弹塑性力学, (1990), 養賢堂.
- [4] 吉田 総仁:弾塑性力学の基礎, (1997), 共立 出版.
- [5] M.Rappaz, M.Bellet and M.Deville : Numerical Modeling in Materials Science and Engineering (Translated by R.Snyder), (2002), Springer.